⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-81949

@Int.Cl.4

識別記号

庁内塾理番号

@公開 昭和64年(1989)3月28日

G 03 C 11/00 G 03 F 7/00 3 0 3 7267-2H F-6906-2H

H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

3発明の名称 フオトレジスト用剝離剤

②特 願 昭62-238962

②出 願 昭62(1987)9月25日

砂発 明 者 松 本 勝 男

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成工菜株

式会社内

 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成工業株

式会社内

⑪出 願 人 旭化成工業株式会社

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

明 細 魯

/ 発明の名称

フォトレジスト用剰騒剤

2 特許耐収の簡曲

アーブチロラクトン、 Nーメチルホルムアミド、N.Nーシメチルホルムアミド、N.Nーシメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドンより避ばれる少なくとも一種と、アミノアルコール鎖の中から遊ばれる少なくとも一種と、水とを含有することを特徴とするフォトレジスト用剝離剤

3 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体回路パターン製造時に用いられるフォトレジスト、特にポジ型フォトレジストを用済み後除去するために用いるフォトレジスト 用利維剤に関する。

フォトレジストは半導体回路パターン製造時に 用いられる感光性の樹脂で、シリコンウェハー等 の無機基質上の所望の位置に、エッチングや不純 物注人等の操作を加えるために使用される。フォ トレジストには大きく分けると、光の当つた所が 現像被に溶け易くなるポン型と、その逆のオガ型 があり、それぞれの特徴に応じて使い分けられて いる。ポン型レジストはアルカリ可溶ノボラック 歯脂に感光剤としてキノンジアザイド類を混合し たものが最も一致的であり、高い解像度が得られる ことから、最近の高集剤化の要求に応じられる レジストとして使用数が急増している。

半導体回路パターンの製造工程では、レジストを無機基質上に均一に塗布した後、フォトマスクを通して蘇光し、引き続いて適当な溶剤で現像し、微測なパターンを無限基質上に形成する。続くエッチングや不純物注入の工程では、このレジストによる微制なパターンは保護破膜となつて、無機基質上に強細な電子回路が形成され、その後、不要となったレジスト被
駆は 剣 難 嫌去される。

(従来の技術と問題点)

レジストの 別能には、各独の有機あるいは無級 系遂品が研究され用いられてきた。 実用的に用い られている例としては、有級系では、有級スルホ

特開昭64-81949 (2)

ン酸を主体とする 別雅剤 (特別 昭 5 1 - 7 2 5 0 3 など)、アルキレングリコールを主体とする 別雅剤 (特 公 昭 4 3 - 7 6 9 5 号 公報 など)があり、また、無 級系では、硫酸と過酸化水 紫の 脱合物を用いる方法 (ピラニア洗浄)や、アンモニアと過酸化水素、塩酸と過酸化水素、およびフツ酸による洗浄を組み合わせた方法 (R C A 洗浄)などがある。

A . .

囚イオン等のイオン性物質の除去に非常に有効で ある。

しかしながら、これらの剝離剤でも、UV服射、 反応性イオンエッチング(RIE処理)あるいは イオン注入等で処理した後のレジストの剝離は非 常に困難である。

また、水あるいは有機溶剤と無機、有機塩基を組合わせた糾離剤も発表されているが(特別昭 5 3 - 5 6 0 2 3 号公報、特別昭 6 1 - 2 9 2 6 4 1 号公報、米因特許第 3 8 1 3 3 0 9 号明細醇、米国特許第 4 5 1 8 6 2 5 号明細醇など)、いずれも有機溶剤の揮発性、引火性の問題あるいは塩素系溶剤を必要とすること等、また、塩菇の安定性等の問題を有し、さらには剝離力も充分でない為、実用的でない。

(米国特許第4304681号明細哲、米国特許 第4403029号明細哲、特別昭60-66424 号公根など)が、これらの剣離剤は、一般的には 実用化されていない。これはレジストの剁離力が 実用化されていない。これはレジストの剁離力が する溶解力がほとんどないためと考えられる。 無 数据工程等の高温処理を受ける工程におかいな欠陥 な体中にしみ込み、半導体の性能に致命的な欠陥 を与えるため、レジスト剁離工程では、これらの 汚れが完全に除去されている必要がある。

上記問題の解決の為に、本発明者等はシメチルスルホキシドと水並びに界面活性剤を含有する剁離剤、及びアーブチロラクトン、Nーメチルホルムアミド、N.Nーシメチルホルムアミド、N.Nーシメチルアセトアミドより選ばれる一種以上とアルコール及び/又は水並びに界面活性剤を含有する剝離剤を見い出し、特許出頭した。

これらの剝離剤は、一般的に用いられている有 概系の剝離剤に比べ、高い剝離力を示すと共に金

いという欠点がある。また、金属に対する腐食性が強いため、アルミニウム配線を付したウエハーのレジスト剝離には適用されない。

上記のように、従来のレジスト剣離剤は、有機系および無機系の剣雕剤いずれも、それぞれ欠点があり、レジスト剣雕剤として充分満足できるものは得られていない。また、高エネルギー処理後のレジストをも充分に剣雕できる剣雕剤で、特に収扱い性、被管理の観点から、有機系のものが強く求められている。

(問題点を解決するための手段)

本部明省らは、上記の問題点を解決するため、高いレジスト剝離力を有し、金属に対する腐食性がなく、さらに、被安定性、安全性が高く、充分に実用性のあるレジスト剝離剤について鋭感検討した結果、本発明を完成するに至った。

すなわち、本苑明は、ァーブチロラクトン、Nーメチルホルムアミド、N.Nーシメチルホルムアミド、N-Nーシメチルアセトアミド、Nーメチルビロリドンより遊ばれる少なくとも一種とアミノ

アルコール類の中から選ばれる少なくとも一種と、水とを含有することを特徴とするフォトレジスト 用制離剤である。

本発明別離期中の各成分の盤は特に制限されるものではないが、通常、剝離剤全位に対し、アープチロラクトン、Nーメチルホルムアミド、N.Nージメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドンより選ばれる少なくとも一種以上の経盤が30wts の処出、アミノアルコールノ〜50wts の処出にあるものが好ましい。

アミノアルコールとしては、N-n-ブチルエタノールアミン、ジエチルアミノエタノール、2-(2-アミノエチルアミノ) エタノール、2-エチルアミノエタノール、N.N-ジメチルエタノールアミン、N-メチルジエタノールアミン、N-メチルウェン、ジエタノールアミン、ジーn-ブチルエタノールアミン、トリイソブロパノール、2-メチルアミノエタノール、イソブロパ

本発明の剝離剤に界面活性剤を添加しても実用 上さしつかえなく、これの旅加により、微小な蹈 を表面から収り除き、剝離剤中に安定に分散する ことができる。界面活性例としては、金隅イオン を含まない非イオン系のものが殺も好ましく、脂 防酸モノグリセリンエステル、脂肪酸ポリグリコ ールエーテル、脂肪酸ソルピタンエステル、脂肪 酸無糖エスチル、脂肪酸アルカノールアミド、脂 肪酸ポリエチレングリコール結合物、脂肪酸アミ ド・ポリエチレングリコール報合物、脂肪族アル コール・ポリエチレングリコール組合物、脂肪皮 アミン・ポリエチレングリコール磁合物、脂肪炭 メルカプタン・ポリエチレングリコール餡合物、 アルキルフエノール・ポリエチレングリコール稲 合物、ポリプロピレングリコール・ポリエチレン グリコール縮合物などで、HLBがク以上のもの が例示される。

また、本発明の剣雕剤は、混和性のある他の成分を含むこともさしつかえない。例えば、プロピレングリコール等のアルキレングリコール類、ブ

ノールアミン、N-エチルジエタノールアミン等 が挙げられる。

(作用)

なお、本発明の剣羅剣の製製法は特別なもので はなく、単に各成分を混合するのみでよい。

ロピレングリコールモノメチルエーテル等のアルキレングリコールエーテル類、炭素数以以上のアルコール類などが挙げられる。

本発明の剝離剤は、水を含有することから、イオン性物質についても優れた洗浄力を示し、剝離を終えた無機基体の表面を完全に消浄にすることができる。

また、本発明の刻離剤は通常の企風、特にアルミニウムに対する腐食性がないので、アルミニウム配級を付したウエハーのレジスト剝離にも使用できる。

さらに、液安定性、安全性が高いのも本発明の 特徴である。本発明の剝離剤の成分は、比較的雄 性が低く、また引火点も高いので、取り扱い上の 位険が少ない。特に本発明の剝離剤が水を含む為、 より引火しにくいので好ましい。

(実施例)

以下に実施例を挙げ、本発明をさらに具体的に 説明する。

・ 特開昭64-81949 (4)

なお、サンブルは次のように顕毀した。すなわち、市販のポン型レシスト「東京応化工業機製OFPR-800(商品名)」をよインチウェハーダ牧に約1.5μの厚さで塗布し、ノベ0でで30分間ペークした。その中のノ牧をサンブルル1とした。线りの3枚にUV服射、反応性イオンエッチング(RIE処理)及びイオン注入機作の中のいずれか一つの操作を行いレシストを変質硬化させた。これら3枚をそれぞれサンブルル2、3、ベとした。次にサンブルル1、でルターで13×25口に切断し、これらを剣維試験に用いた。

また、剝離後のウェハー袋面の脊角度の判定は金銭顕微鏡を用いて以下のように行つた。

〇:完全に剝離されている

△:一部に剝離残りがある

×:ほとんど剝離されていない

実施例1~8

, 20 20 4

没!に示す剣離剤を30mlの試験管に10ml入れて、100cのオイルパス中で15分以上加熱

後、上記サンブルダ種類(AL / ~ AL 4)を投入し、 / 5 分間節置後の剝離状態を判定した。その結果 を扱/に示す。

比較例 / ~ / 2

設ノに示す剝離剤を用いる以外は実施例ノ〜&と同様の方法で剝離性能を評価した。その結果を 投ノに示す。

(以下汆白)

表! ノロロモでの剝離

(数字はwtw)

		& , , o o c c o pulle			(WAIT II'M)		
		サンブル版	,	.2	3	4	
		别 雜 駒 処理法	ベークのみ	UV処理	RIE処理	イオン注入	
	/	エーブチロラクトン(70)/水(20)/2-メチルアミノエタノール(10)	0	0 .	Δ	×	
	-2	N-メチルホルムアミド(20)/水(20)/2-メチルアミノエタノール(10)	C	0	Δ	Δ	
爽	3	N.N-ジメチルホルムアミド(70)/水(20)/2-メチルアミノエタノール(10)	Ö	0	Δ	×	
	4	NN-ウメチルホルムアミド(クロ)/水(20)/2-メチルアミノエタノール(10)	0	0	Δ	×	
施	5	N-メチルピロリドン(フロ)/水(20)/2-メチルアミノエタノール(10)	0	0	Δ	Δ	
	ઠ	N-メチルホルムアミド(50)/水(30)/2-エチルアミノエタノール(20)	0	0	Δ	Δ	
例	7	N-メチルホルムアミド(30)/水(50)/n-ブチルエタノ・ルアミン(20)	C	O	Δ	Δ	
	8	N-メテルホルムアミド(40)/1-ブチロラクトン(30)/水(20)/2-メチルアミノエタノ-ル(10)	0	0	Δ	Δ	
	1	r-ブチロラクトン(100)	×	×	×.	×	
	2	N-メチルホルムアミド(100)	Δ	Δ	×	×	
比	3	N.N-ジメチルホルムアミド(100)	Δ	×	×	×	
1 (4	N.N-ジメチルアセトアミド(100)	Δ	×	×	×	
	5	N-14NC0117V(100)	Δ	×	×	×	
皎	6	水(100)	×	×	×	×	
42	2	2-メチルアミノエタノール(100)	×	×	×	×	
베	8	N - J + N + N + N + N + N + N + N + N + N +	Δ	Δ	×	×	
	9	N-14ルホルムアミド(80)/水(20)	Δ	Δ	×	×	
	10	水(80)/2-メチルアミノエタノール(20)	×	×	×	×	
	11	市版判單列 A *1	O	Δ	×	×	
	12	市版組織A B *2	C	Δ	×	×	

^{* 1} ドデシルペンゼンスルホン酸、フエノール類、塩素系俗剤の混合物

^{*2} アルキレングリコール、有機アルカリの視合物

実施例ターノる

14.7 a a b

投2に示す組織剤を30dの試験管に10d入れて、60cの水中で15分以上加熱後、上記サンプル4種類(K1~K4)を投入すると同時に出音故(45 KHz、180W)を掛け、15分後の組織状態を判定した。その結果を設2に示す。

比較例13~24

設2に示す別離剤を用いる以外は実施例タ〜 / 6と同様の方法で剝離性能を評価した。その結 果を装2に示す。

(以下汆白)

衰2 60℃で超音波を掛けての剝離

(数字はwis)

					(2011)		
		サンブルバ	/	2	3	4	
		州 雜 朔	ベークのみ	UV処理	RIE処理	イオン注入	
	9	ェーブナロラリトン(20)/水(20)/2-メチルアミノエタノール(10)	0	0	0	Δ	
.sr	10	N-Jチルホルムアミド(70)/水(20)/2-メチルアミノエタノ-ル(10)	0	0	0	0	
奖	11	N.N - UJ + LALLARY = F(70)/JK(20)/2 - J + LP =	0	0	0	Δ	
110	12	N.N-ジメチルアセトアミド(クロ)/水(20)/2-メチルアミノエタノール(10)	0	0	0	Δ	
施	13	N-メチルピロリドン(70)/水(20)/2-メチルアミノエタノール(10)	0	0	0	0	
(M	14	N-メチルホルムアミド(50)/水(30)/2-エチルアミノエタノール(20)	0	0	0	0	
	15	N-3 チルホルムアミド $(30)/$ 水 $(50)/$ の-ブチルエタノ-ルアミン (20)	0	0	0	Δ	
	16	N-1手ルボルムアミド(40)/T-ブチロラクトン(30)/木(20)/2-1チルア ミノエタノール(10)	Ö	0	0	Δ	
	13	てープチロラクトン(100)	△	Δ	Δ	×	
	14	N-3チルホルムアミド(100)	O	Δ	Δ	×	
出	15	N.N-ジメチルホルムアミド(100)	Δ	×	×	×	
м.	16	N.N-ジメチルアセトアミド(100)	Δ	×	×	×	
	17	N-14NCa) Fy(100)	Ö	×	×	×	
蚀	18	水(100)	×	×	×	×	
YX.	19	2-メチルアミノエタノ・ル(100)	×	×	×	×	
	20	N-J + N + N + N + N + N + N + N + N + N +	O	0	Δ	×	
(A)	2/	N-14ルホルムアミド(80)/水(20)	Ö	Δ	×	×	
נים	22	水(80)/2-メチルアミノエタノール(20)	×	×	×	×	
	23	市版 別 和 * 1	0	Δ	. Ф	×	
	24	市販剝離剤 B *2	O	Δ	Δ	×	

^{*1} ドデシルベンセンスルホン酸、フエノール類、塩素系溶剤の視合物

^{*2} アルキレングリコール、有機アルカリの混合物

手 統 掃 正 忠 (自発) 昭和 6 2 年 1 1 月 2 日

特許庁長官 小 川 邦 夫 殿

- 1. 事件の表示。昭和62年特許願第238962号
- 2. 発明の名称

フォトレジスト用剝離剤

3. 稲正をする者

事件との関係 特許出願人 大阪府大阪市北区並島派1丁日2番6号 (003) 旭化成工業株式会社 代表収締役社長 世 古 真 臣人

- 4. 補正の対象
- (11) 類書の「発明者」の欄
- ② 明細書の「発明の詳細な説明」の間
- 5. 加正の内容
- 77 E かりま マプモトカプオ マプモトカリオ (1) 願書の発明者「松本勝男」を「松本勝男」と 補正する。
- (2) 明細書第13頁の「妻 1 100ででの網離」を添付の「妻 1 100ででの測離」に補正する。



		及 1 100 元での別期			(政:	Piter(16)
		サンブル地	1	2	3	4
		到 鄰 列	<u>~-202</u>	UV処理	RIE処理	イオンは人
	1	ェープチロラクトン(70)/水(20)/2ーメチルアミノエタノール(10)	<u> </u>	0	<u> </u>	×
莱	2	N-ノチルホルムアミド(70)/木(20)/2-メチルアミノエタノール(10)	<u> </u>	0		
	.3	N.N-ジメチルホルムアミド(70)/水(20)/2-メチルツミノエタノール(10)	Q	O	Δ	×
	4	N.N-ジメチルアセトアミド(70)/水(20)/2・メチルアミノエタノール(10)	Q	0	^	×
維	5	N-メチルピロリドン(70)/木(20)/2-メチルアミノエグノール(10)	0	0	Δ	Δ
	6	N-メチルホルムアミド(50)/水(30)/2…エチルアミノエタノール(20)	Ö	O	۵	2
94	7	N・ノチルホルムアミド(30)/水(50)/n・プチルエタノールアミン(20)	0	0	Δ	۵.
	8	N-ノチルホルムアミド(40)/ァープチロラクトン(30)/水(20)/2-メチル アミノエタノール(10)	0	0	Δ	Δ
	7	r-プチロラクトン(100)	×	×	×	×
	2	N-メチルホルムアミド(100)	4	Δ	×	×
比	3	N.N-ジメチルホルムアミド(100)	۵	×	×	×
	4	N.N-ジメチルアセトアミド(100)	Δ	×	×	×
	5	N-ノチルピロリドン(100)	Δ	*	×	×
較	6	水(100)	×	×	×	×
	7	2ーメチルアミノエタノール(100)	×	×	×	x
	8	N・メチルホルムアミド(80)/2・メチルアミノエクノール(20)	Δ	Δ	×	*
64	3	N-メチルホルムアミド(80)/水(20)	Δ	Δ	×	× .
·	10	水(80)/2-メナルアミノエタノール(20)	×	×	×	×
	11	III股別和何 ∧ *!	O	Δ	×	×
	12	可使與與網 3 + 2	0	۵	×	×

- * 1 ドデシルベンゼンスルホン値、フェノール類、塩素系溶剤の混合物
- *2 アルキレングリコール、介質アルカリの混合物